

期刊	封面故事			趨勢與分析						設計與技術				特刊*
				中國特別報導*	業界趨勢	思維與觀點	精英訪談	創新天地	類比設備	工程師博客*	設計新技術	測試與測量	中國 IC 設計*	
<b>1 月刊</b> 廣告預訂截止日期：11 月 20 日	2016 新年產業展望			中國 IC 產業特寫	•	•	•	•	•	- 能量採集 - 創新使用者介面 - DAC/ADC	示波器	•	•	
<b>2 月刊</b> 廣告預訂截止日期：12 月 18 日	先進半導體製程/EDA	IP	類比/ 訊號完整性		•	•	•	•	•	- LED 照明 - 汽車電子 - 微處理器	訊號產生器	•	•	
<b>3 月刊</b> 廣告預訂截止日期：1 月 15 日	工業 4.0 (網際網路+)	分散式運算	通訊安全	Tech Shanghai 2016	•	•	•	•	•	- 計時器/時脈 - 電源設計 - ADC/放大器	混合訊號測試	•	•	智能硬件 微波及射頻
<b>4 月刊</b> 廣告預訂截止日期：2 月 22 日	AR/VR/遊戲	GPU 技術	人機介面		•	•	•	•	•	- 嵌入式設計 - MEMS 感測器 - 定位技術	無線系統測試	•	•	
<b>5 月刊</b> 廣告預訂截止日期：3 月 21 日	智慧家庭/安全監控/物聯網	影像處理	感測器技術	生物辨識	•	•	•	•	•	- 馬達控制 - EMI/EMC - 無線連接	EMI 測試	•	•	電源技術 2016 IC 設計
<b>6 月刊</b> 廣告預訂截止日期：4 月 20 日	智慧硬體/穿戴式/醫療保健	無線通訊	低功耗處理		•	•	•	•	•	- PCB 設計 - 穿戴式裝置 - EDA/IP	測試軟體/IP	•	•	微波及射頻
<b>7 月刊</b> 廣告預訂截止日期：5 月 20 日	射頻/無線	能量採集	NFC	MEMS 先進技術	•	•	•	•	•	- 數位訊號處理 - 智慧電網 - 醫療電子	模組化測試儀器	•	•	
<b>8 月刊</b> 廣告預訂截止日期：6 月 20 日	智慧型手機	處理器/ 記憶體技術	介面與 週邊晶片		•	•	•	•	•	- 光電及顯示 - 電源管理 - RF/微波	向量訊號分析儀	•	•	
<b>9 月刊</b> 廣告預訂截止日期：7 月 20 日	機器人/無人機	網路通訊協定	MCU/處理器		•	•	•	•	•	- FPGA/DSP - 音訊設計 - 低功耗設計	功率測試	•	•	微波及射頻
<b>10 月刊</b> 廣告預訂截止日期：8 月 19 日	汽車電子	車載網路	功率元件	Tech Shenzhen 2016	•	•	•	•	•	- 資料安全與加密 - 儲存技術 - 數位電源	高速串列測試	•	•	物聯網
<b>11 月刊</b> 廣告預訂截止日期：9 月 16 日	5G 通訊	MIMO 系統	SDN/雲端	新能源/智慧電網	•	•	•	•	•	- 開放性硬體 - 觸控技術 - 行動圖形處理器	嵌入式系統測試	•	•	創客與商業
<b>12 月刊</b> 廣告預訂截止日期：10 月 20 日	醫療電子	專用處理器	訊號擷取		•	•	•	•	•	- IGBT/MOSFET - 安全監控 - 微控制器	通訊測試	•	•	微波及射頻

\* 僅限中國大陸版

編輯查詢：投稿技術文章於《電子工程專輯》台灣版，請與 Susan Hong (Susan.Hong@ubm.com) 聯絡

備註：發行人保留對以上主題刪除及改動的權利